RADIATION SENSITIVE RESIN COMPOSITION

Publication number: JP8262709 Publication date: 1996-10-11

Inventor: SHIMADA

SHIMADA ATSUFUMI; SANO KIMIYASU; ENDO MASAYUKI;

BESSHO NOBUO

Applicant: JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

Classification:

- international: G03F7/022; C08F2/46; C08F2/54; G02F1/1333; G03F7/033;

G03F7/039; H01L21/312; G03F7/022; C08F2/46; G02F1/13; G03F7/033; G03F7/039; H01L21/02; (IPC1-7): G03F7/022; C08F2/46; G02F1/1333; G03F7/033; G03F7/039; H01L21/312

- european:

Application number: JP19950065454 19950324 Priority number(s): JP19950065454 19950324

Report a data error here

Abstract of JP8262709

PURPOSE: To obtain the radiation sensitive resin composition capable of easily forming a pattern like thin film sensitive to radiation and high in resolution and yet superior in various performances, such as insulation property, flatness, heat resistance, hardness, and transparency. CONSTITUTION: This composition comprises (A) 100 pts.wt. of an alkali-soluble resin comprising (a) a 5-50wt.% constituent derived from an unsaturated carboxylic acid and/or its acid anhydride, (b) a 10-90wt.% constituent derived from a radically polymerizable compound having an epoxy group, (c) a 10-70wt.% constituent derived from another monodefinic unsaturated compound, and (d) a 3-30wt.% constituent derived from a conjugated diolefinic unsaturated compound, and (B) 5-100 pts.wt. of a 1,2-quinonedlazido compound.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-262709

(43)公開日 平成8年(1996)10月11日

技術表示箇所					FI	整理番号	庁内	識別記号		(51) Int.Cl.6	
			7/022	3 F	G 0				7/022	G03F	
	MDT		2/46	8 F	CO			MDT	2/46	C08F	
	505		1/1333	2 F	G 0			505	1/1333	G02F	
			7/033	3 F	G 0				7/033	G03F	
	501		7/039					501	7/039		
最終頁に続く	(全 11 頁)	OL	頁の数 1	請求項	未請求	審査請求					
,		178	000004	出題人	(71)			 特顧平7-65454		(21)出題番号	
	朱式会社	成ゴム			``-/			NEW ! I GO TO I		(CI) ELECTION (CI)	
幹24号	中央区築地2丁目11番24号						月24日	平成7年(1995) 3		(22)出題日	
	B 篤文			発明者	(72)		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , ,		(ав) шах п	
¥24号 日本合	秦地2丁目11	中央区	東京都								
	生内	株式会	成ゴム								
		公康	佐野	発明者	(72)						
幹24号 日本合	築地2丁月11	中央区	東京都								
	吐内	株式会	成ゴム								
		昌之	強度	発明者	(72)						
幹24号 日本合	築地2丁目11	中央区	東京都								
	吐内	株式会	成ゴム								
	正彦	大井	弁理士	代理人	(74)						
最終頁に続く											

(54) 【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

(57)【要約】

【目的】 感放射線性を有し、解像度が高く、しかも、 絶縁性、平坦性、耐熱性、硬度、透明性の静性能に優れ たパターン状薄膜を容易に形成することができる感放射 線性樹脂組成物を提供することを目的とする。

【構成】 本発明の感放射線性樹脂組成物は、(A) (a) 不飽和カルボン酸および/または不飽和カルボン酸無水物に由来する構成成分5~50里量%、(b) エポキシ基を有するラジカル重合性化合物に由来する構成成分10~90里量%、(c) その他のモノオレフィン系不飽和化合物に由来する構成成分10~70里量%、および(d) 共役ジオレフィン系不飽和化合物に由来する構成成分3~30重量%からなるアルカリ可溶性樹脂100里量部と、(B) 1, 2ーキノンジアジド化合物5~100重量部とが含有されてなることを特徴とする。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (a) 不飽和カルポン酸および/ または不飽和カルボン酸無水物に由来する構成成分5~ 50重量%、(b) エポキシ基を有するラジカル重合性 化合物に由来する構成成分10~90重量%、(c)そ の他のモノオレフィン系不飽和化合物に由来する構成成 分10~70重量%、および(d)共役ジオレフィン系 不飽和化合物に由来する構成成分3~30重量%からな るアルカリ可溶性樹脂100重量部と、(B)1,2-キノンジアジド化合物5~100重量部とが含有されて 10 なることを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、感放射線性樹脂組成物 に関し、さらに詳しくは、電子部品に用いられる保護膜 等を形成するための材料、特に、液晶表示素子、集積回 路索子、固体攝像索子等の層間絶縁膜を形成するための 材料として好適な感放射線性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、液晶表示素子、集積回路素子、 固体撮像素子等の電子部品においては、その劣化や損傷 を防止するための保護膜、素子表面を平坦化するための 平坦化陸、傾気的絶縁を保つための絶縁膜等が設けられ ている。。また、薄膜トランジスタ(以下、「TFT」 と記す。) 型液晶表示素子や集積回路素子においては、 層状に配置される配線の間を絶縁するために層間絶縁膜 が設けられている。

【0003】しかして、従来知られている電子部品用の 熱硬化型絶縁膜形成用の材料を用いて例えば層間絶縁膜 縁膜を得るための工程数が多く、しかも、十分な平坦性 を有する層間絶縁膜が得られない、という問題があっ た。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上のよう な事情に基づいてなされたものであって、その目的は、 感放射線性を有し、解像度が高く、しかも、絶縁性、平 担性、耐熱性、透明性等の諸性能に優れたパターン状薄 膜を容易に形成することができる感放射線性樹脂組成物 を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の感放射線性樹脂 組成物は、(A) (a) 不飽和力ルボン酸および/また は不飽和カルボン酸無水物に由来する構成成分5~50 重量%、(b) エポキシ基を有するラジカル重合性化合 物に由来する構成成分10~90重量%、(c)その他 のモノオレフィン系不飽和化合物に由来する構成成分1 0~70重量%、および(d)共役ジオレフィン系不飽 和化合物に由来する構成成分3~30重量%からなるア

ンジアジド化合物5~100重量部とが含有されてなる ことを特徴とする。

【0006】以下、本発明の感放射線性樹脂組成物につ いて具体的に説明する。本発明の感放射線性樹脂組成物 は、特定のアルカリ可溶性樹脂よりなる(A)成分と、 1, 2-キノンジアジド化合物よりなる(B)成分とを 必須の成分として含有するものである。

【0007】<(A)成分>(A)成分である特定のア ルカリ可溶性樹脂は、不飽和カルボン酸および/または 不飽和カルボン酸無水物よりなる単量体(a)と、エポ キシ基を有するラジカル重合性化合物よりなる単量体 (b) と、その他のモノオレフィン系不飽和化合物より なる単量体(c)と、共役ジオレフィン系不飽和化合物 よりなる単量体(d)とよりなる単量体を、例えば溶媒 中でラジカル重合することにより得られる。

【0008】単量体(a)である不飽和カルポン酸およ び/または不飽和カルボン酸無水物の具体例としては、 アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸等のモノカルボ ン酸;マレイン酸、フマル酸、シトラコン酸、メサコン 20 酸、イタコン酸等のジカルボン酸;これらのジカルボン 酸の無水物が挙げられる。これらのうち、好ましいもの として、メタクリル酸、イタコン酸、イタコン酸無水物 等が挙げられる。

[0009] 単量体(b) であるエポキシ基を有するラ ジカル重合性化合物の具体例としては、アクリル酸グリ シジル、メタクリル酸グリシジル、α-エチルアクリル 酸グリシジル、α-n-プロピルアクリル酸グリシジ ル、α-n-プチルアクリル酸グリシジル、アクリル酸 - 3, 4-エポキシブチル、メタクリル酸-3, 4-エ を形成する場合には、必要とするパターン形状の層間絶 30 ポキシブチル、アクリル酸-6,7-エポキシヘブチ ル、メタクリル酸-6,7-エポキシヘプチル、ビニル ペンジルグリシジルエーテル、メチルグリシジルメタク リレート、α-エチルアクリル酸-6, 7-エポキシヘ ブチル等が挙げられる。これらのうち、好ましいものと して、メタクリル酸グリシジル、ビニルペンジルグリシ ジルエーテル、メチルグリシジルメタクリレート等が挙 げられる。

【0010】単量体(c)であるその他のモノオレフィ ン系不飽和化合物の具体例としては、メチルメタクリレ 40 ート、エチルメタクリレート、ロープチルメタクリレー ト、sec-プチルメタクリレート、t-プチルメタク リレート等のメタクリル酸アルキルエステル:メチルア クリレート、イソプロピルアクリレート等のアクリル酸 アルキルエステル;シクロヘキシルメタクリレート、ジ シクロペンタニルメタクリレート、2-メチルシクロへ キシルメタクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチ ルメタクリレート、イソポロニルメタクリレート等のメ タクリル酸環状アルキルエステル;シクロヘキシルアク リレート、ジシクロペンタニルアクリレート、2ーメチ ルカリ**可溶性樹脂100重量部**と、(B)1,2-キノ 50 ルシクロヘキシルアクリレート、ジシクロペンタニルア

できる。

クリレート、ジシクロペンタオキシエチルアクリレー ト、イソポロニルアクリレート等のアクリル酸環状アル キルエステル:フェニルメタクリレート、ペンジルメタ クリレート等のメタクリル酸アリールエステル;フェニ ルアクリレート、ベンジルアクリレート等のアクリル酸 アリールエステル;マレイン酸ジエチル、フマル酸ジエ チル、イタコン酸ジエチル等のジカルボン酸ジエステ ル;2-ヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロ キシプロピルメタクリレート等のヒドロキシアルキルエ チレン、pーメチルスチレン、ピニルトルエン、pーメ トキシスチレン、アクリロニトリル、メタクリロニトリ ル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、アクリルアミド、メ タクリルアミド、酢酸ビニル等が挙げられる。これらの うち、好ましいものとして、メチルメタクリレート、ジ シクロペンタニルメタクリレート、ペンジルメタクリレ ート、スチレン等が挙げられる。

【0011】 単量体 (d) である共役ジオレフィン系不 飽和化合物の具体例としては、1,3-プタジエン、イ ソプレン、2、3-ジメチルブタジエン、1、4-ジメ 20 チルプタジエン等が挙げられ、これらの中では、1,3 -プタジエンを好意に用いることができる。

【0012】単量体の重合に用いられる重合開始剤とし ては、通常のラジカル重合開始剤を使用することがで き、例えば2、2'-アゾピスイソプチロニトリル、 2、2'-アゾピスー(2,4-ジメチルパレロニトリ ル)、2,2'-アゾピスー(4-メトキシー2,4-ジメチルパレロニトリル) 等のアゾ化合物;ペンゾイル ベルオキシド、ラウロイルベルオキシド、t-ブチルベ ルオキシピパレート、1、1'-ピス-(t-プチルペ 30 ルオキシ) シクロヘキサン等の有機過酸化物;過酸化水 素等を挙げることができる。また、過酸化物を重合開始 剤として使用する場合には、これと還元剤とを組み合わ せてレドックス型の開始剤として使用してもよい。アル カリ可溶性樹脂の分子量およびその分布は、当該感放射 線性樹脂組成物が後述する有機溶剤に均一に溶解するこ とが可能である限り、特に限定されるものではない。

【0013】 単量体の重合に用いられる重合溶媒として は、メタノール、エタノール等のアルコール類;テトラ ヒドロフラン等のエーテル類:エチレングリコールモノ 40 メチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテ ル、エチレングリコールメチルエチルエーテル、エチレ ングリコールモノエチルエーテル等のグリコールエーテ ル類:メチルセロソルプアセテート、エチルセロソルプ アセテート等のエチレングリコールアルキルエーテルア セテート類:ジエチレングリコールモノメチルエーテ ル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレ ングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコール エチルメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチ ルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル 50 に由来する構成成分の割合は、 $10\sim70$ 重量%、特に

等のジエチレングリコール類;プロピレングリコールメ チルエーテルアセテート、プロピレングリコールエチル エーテルアセテート等のプロピレングリコールアルキル エーテルアセテート類;トルエン、キシレン等の芳香族 炭化水素類:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、 4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ペンタノン等のケト ン類;2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロ キシー2-メチルプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシ -2-メチルプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチ ステル;スチレン、lphaーメチルスチレン、mーメチルス 10 ル、ヒドロキシ酢酸エチル、2ーヒドロキシー2ーメチ ルプタン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、 3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピ オン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、酢酸 エチル、酢酸プチル等のエステル類が挙げられる。これ らの中では、エチレングリコールジメチルエーテル等の グリコールエステル類; エチルセロソルプアセテート等 のエチレングリコールアルキルエーテルアセテート類; 2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、3-メトキシプロ ヒオン酸メチル、3-エトキシプロビオン酸エチル等の エステル類; ジエチレングリコールジメチルエーテル等 のジエチレングリコール類を、各単量体の溶解性および

> 【0014】本発明におけるアルカリ可溶性樹脂は、第 3 成分としてその他のモノオレフィン系不飽和化合物よ りなる単量体 (c) を特定の範囲の割合で共重合するこ とにより、樹脂中のエポキシ基と不飽和カルボン酸およ び/または不飽和力ルボン酸無水物との反応を抑制し、 重合系がゲル化することを防止し、更に、得られる樹脂 の機械的特性や、現像液として用いられるアルカリ水溶 液に対する溶解性を調整することができる。

重合反応時にゲルが発生しない点で好適に用いることが

【0015】本発明においては、アルカリ可溶性樹脂に おける単量体 (a) に由来する構成成分の割合は、5~ 50重量%、好ましくは7~40重量%とされる。この 割合が5重量%未満の場合には、当該樹脂はアルカリ水 溶液に溶解しにくいものとなるため、現像処理におい て、放射線の照射部分を十分に除去することが困難とな る。一方、この割合が50重量%を超える場合には、得 られる樹脂のアルカリ水溶液に対する溶解度が過大なも のとなるため、現像処理において、放射線の未照射部分 が溶解することによる膜減り現象が生ずる。

【0016】アルカリ可溶性樹脂における単量体(b) に由来する構成成分の割合は、10~90重量%、好ま しくは20~80重量%とされる。この割合が10重量 %未満の場合には、当該感放射線性樹脂組成物より得ら れる薄膜の耐熱性および耐溶剤性が十分なものとならな い。一方、この割合が90重量%を超える場合には、当 **該樹脂の保存安定性が不十分なものとなる。**

【0017】アルカリ可溶性樹脂における単量体(c)

好ましくは20~50重量%である。この割合が10重量%未満の場合には、重合反応中にゲル化が起こりやすくなって目的とする当該樹脂を得ることが困難となる。一方、この割合が70重量%を超える場合には、当該樹脂のアルカリ水溶液に対する溶解性が低いものとなったり、当該感放射線性樹脂組成物から得られる薄膜の耐熱性が不十分なものとなったりすることがある。

【0018】アルカリ可溶性樹脂における単量体(d)に由来する構成成分の割合は、3~30重量米、特に好ましくは5~15重量米とされる。このような割合で単 10量体(d)に由来する構成成分が含有されることにより、解像度が高く、平坦性に優れた薄膜を形成することができる。この割合が3重量米未満の場合には、解像度が高く、しかも十分な平坦性を有する薄膜を得ることが困難である。一方、この割合が30重量米を超える場合には、当該樹脂のアルカリ水溶液に対する溶解性が低いものとなったり、当該感放射線性樹脂組成物から得られる薄膜の耐熱性が不十分なものとなる。

【0019】 < (B) 成分>1,2-キノンジアジド化合物としては、1,2-ペンゾキノンジアジドスルホン 20酸エステル、1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル、1,2-ペンゾキノンジアジドスルホン酸アミド、1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸アミド等を挙げることができる。

【0020】これらの具体例としては、2,3,4-ト リヒドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンア ジドー4-スルホン酸エステル、2,3,4-トリヒド ロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド -5-スルホン酸エステル、2,4,6-トリヒドロキ シペンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド-4 30 ロキシフェニル) メタン-1, 2-ナフトキノンジアジ -スルホン酸エステル、2,4,6-トリヒドロキシペ ンゾフェノンー1、2ーナフトキノンジアジドー5ース ルホン酸エステル等のトリヒドロキシベンゾフェノンの 1, 2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル類; 2. 2', 4. 4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン -1.2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エス テル、2, 2', 4, 4'ーテトラヒドロキシベンゾフ ェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン 酸エステル、2,3,4,3'-テトラヒドロキシベン ゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スル 40 エタン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン ホン酸エステル、2.3.4,3'-テトラヒドロキシ ペンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2,3,4,4'-テトラヒドロ キシペンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジドー 4-スルホン酸エステル、2,3,4,4'-テトラヒ ドロキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジ ドー5-スルホン酸エステル、2、3、4、2'-テト ラヒドロキシー4'ーメチルペンゾフェノンー1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、2. 3, 4, 2' ーテトラヒドロキシー4' ーメチルベンソ 50 ル、1, 1, 3 ートリス(2, 5 ージメチルー4ーヒド

6 フェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホ ン酸エステル、2、3、4、4'ーテトラヒドロキシー 3'-メトキシベンゾフェノン-1,2-ナフトキノン ジアジドー4-スルホン酸エステル、2,3,4,4' ーテトラヒドロキシー3'ーメトキシベンゾフェノンー 1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステ ル等のテトラヒドロキシベンゾフェノンの1.2-ナフ トキノンジアジドスルホン酸エステル; 2, 3, 4. 2', 6'-ペンタヒドロキシペンゾフェノン-1, 2 ーナフトキノンジアジドー4-スルホン酸エステル、 2, 3, 4, 2', 6'-ペンタヒドロキシベンゾフェ ノン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸 エステル等のペンタヒドロキシベンゾフェノンの1,2 -ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル; 2, 4, 6, 3', 4', 5'-ヘキサヒドロキシペンゾフェノ ン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エ ステル、2、4、6、3′、4′、5′-ヘキサヒドロ キシペンゾフェノン-1,2-ナフトキノンジアジドー 5-スルホン酸エステル、3, 4, 5, 3', 4', 5'-ヘキサヒドロキシペンゾフェノン-1, 2-ナフ トキノンジアジド-4-スルホン酸エステル、3,4, 5, 3', 4', 5'-ヘキサヒドロキシペンゾフェノ ン-1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エ ステル等のヘキサヒドロキシベンゾフェノンの1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル:ピス(2. 4-ジヒドロキシフェニル) メタン-1, 2-ナフトキ ノンジアジド-4-スルホン酸エステル、ピス(2,4 -ジヒドロキシフェニル) メタン-1, 2-ナフトキノ ンジアジド-5-スルホン酸エステル、ピス (p-ヒド ドー4ースルホン酸エステル、ビス(pーヒドロキシフ ェニル) メタンー1, 2ーナフトキノンジアジドー5ー スルホン酸エステル、トリ (p-ヒドロキシフェニル) メタン-1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン 酸エステル、トリ (p-ヒドロキシフェニル) メタン-1. 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステ ル、1、1、1 - トリ (p - ヒドロキシフェニル) エタ ン-1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エ ステル、1, 1, 1-トリ (p-ヒドロキシフェニル) 酸エステル、ピス(2, 3, 4-トリヒドロキシフェニ ル) メタン-1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スル ホン酸エステル、ピス(2,3,4-トリヒドロキシフ ェニル) メタン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、2,2-ビス(2,3,4-トリ ヒドロキシフェニル) プロバン-1, 2-ナフトキノン ジアジド-4-スルホン酸エステル、2,2-ピス (2.3,4-トリヒドロキシフェニル)プロパン-1. 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステ ロキシフェニル) -3-フェニルプロパン-1, 2-ナ フトキノンジアジドー4ースルホン酸エステル、1, 1、3-トリス(2、5-ジメチル-4-ヒドロキシフ ェニル) -3-フェニルプロパン-1, 2-ナフトキノ ンジアジド-5-スルホン酸エステル、4,4'-〔1 **- [4- [1- [4-ヒドロキシフェニル] - 1-メチ** ルエチル) フェニル) エチリデン) ピスフェノールー 1、2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステ ル、4, 4'- (1-(4-(1-(4-ヒドロキシフ ェニル) -1-メチルエチル) フェニル) エチリデン] ピスフェノールー1, 2ーナフトキノンジアジドー5ー スルホン酸エステル、ピス(2,5-ジメチル-4-ヒ ドロキシフェニル) -2-ヒドロキシフェニルメタン-1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステ ル、ビス(2、5ージメチルー4ーヒドロキシフェニ ル) -2-ヒドロキシフェニルメタン-1, 2-ナフト キノンジアジドー5-スルホン酸エステル、3,3, 3', 3'ーテトラメチルー1, 1'ースピロピインデ ン-5, 6, 7, 5', 6', 7'-ヘキサノールー 1、2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステ 20 ル、3, 3, 3', 3'ーテトラメチルー1, 1'ース ピロピインデンー5, 6, 7, 5', 6', 7'ーへキ サノールー1, 2ーナフトキノンジアジドー5ースルホ ン酸エステル、2、2、4-トリメチル-7、2', 4'-トリヒドロキシフラパン-1,2-ナフトキノン ジアジド-4-スルホン酸エステル、2,2,4-トリ メチルー7, 2', 4'ートリヒドロキシフラパンー 1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステ ル等の(ポリヒドロキシフェニル)アルカンの1,2-ナフトキノンジアジドスルホン酸エステルが挙げられ 30 る。これらの1、2-キノンジアジド化合物は単独でま たは2種類以上を組み合わせて用いることができる。

【0021】(B)成分の使用割合は、(A)成分10 0重量部に対して5~100重量部、好ましくは10~ 50重量部である。この割合が5重量部未満の場合に は、放射線の照射によって生成する酸量が少ないため、 放射線の照射部分と未照射部分との現像液となるアルカ リ水溶液に対する溶解度の差が小さく、パターニングが 困難となる。また、エポキシ基の反応に関与する酸の量 が少なくなるため、十分な耐熱性および耐溶剤性が得ら れない。一方、この割合が100重量部を超える場合に は、短時間の放射線の照射では、未反応の(B)成分が 多量に残存するため、前記アルカリ水溶液への不溶化効 果が高すぎて現像することが困難となる。

【0022】<その他の成分>本発明の感放射線性樹脂組成物においては、上記の(A)成分および(B)成分の他に、必要に応じて、感熱性酸生成化合物よりなる(C)成分、少なくとも1個のエチレン性不飽和二重結合を有する重合性化合物よりなる(D)成分、エボキシ樹脂よりなる(E)成分および界面活性剤よりなる50

(F) 成分を含有させることができる。

[0023]上記(C)成分である感熱性酸生成化合物は、耐熱性や硬度を向上させるために用いることができ、その具体例としては、フッ化アンチモン類が挙げられ、市販品としては、サンエイドSI-L80、サンエイドSI-L150(以上、三新化学工業(株)製)等が挙げられる。

8

【0024】(C)成分の使用割合は、(A)成分のアルカリ可溶性樹脂100重量部に対して0~50重量 10 部、特に10~30重量部であることが好ましい。この割合が50重量部を超える場合には、折出物が発生し、パターニングが困難となる。

【0025】上記(D)成分である少なくとも1個のエ チレン性不飽和二重結合を有する重合性化合物として は、単官能(メタ)アクリレート、2官能(メタ)アク リレートまたは3官能以上の(メタ)アクリレートを好 適に用いることができる。単官能(メタ)アクリレート としては、市販品として、例えばアロニックスM-10 1、同M-111、同M-114(以上、東亜合成化学 工業 (株) 製)、AKAYARAD TC-110S、 同TC-120S(以上、日本化菜(株)製)、V-1 58、V-2311 (以上、大阪有機化学工業 (株) 製) 等を挙げることができる。2官能(メタ) アクリレ ートとしては、市販品として、例えばアロニックスMー 210、同M-240、同M-6200(以上、東亜合 成化学工業(株)製)、KAYARAD HDDA、同 HX-220、同R-604 (以上、日本化薬 (株) 製)、V260、V312、V335HP(以上、大阪 有機化学工業(株)製)を挙げることができる。3官能 以上の (メタ) アクリレートとしては、市販品として、 例えばアロニックスM-309、同M-400、同M-405、同M-450、同M-7100、同M-803 0、同M-8060、同M-402、同M-7200、 同TO-1190、同TO-1190A、同TO-11 90C、同M-8100(以上、東亜合成化学工業 (株) 製)、KAYARAD TMPTA、同DPCA -20、同DPCA-30、同DPCA-60、同DP CA-120 (以上、日本化薬(株) 製)、V-29 5, V - 300, V - 360, V - GPT, V - 3PA、V-400 (以上、大阪有機化学工業 (株) 製) を 挙げることができる。

[0026] (D) 成分の使用割合は、(A) 成分100重量部に対して50重量部以下、特に30重量部以下であることが好ましい。このような割合で(D) 成分が含有されることにより、当該感放射線性樹脂組成物から得られる薄膜の平坦性、耐熱性、硬度等を向上させることができる。この割合が50重量部を超える場合には、(A) 成分のアルカリ可溶性樹脂に対する相溶が不十分

(A) 成分のアルカリ可溶性樹脂に対する相溶が不十分 となり、薄膜表面に膜荒れが生じることがある。

【0027】上記(E)成分であるエポキシ樹脂として

は、相溶性に影響がないかぎり限定されるものではないが、好ましくはピスフェノールA型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、類状脂肪族エポキシ樹脂、グリシジルエステル型エポキシ樹脂、グリシジルアミン型エポキシ樹脂、複案環式エポキシ樹脂、グリシジルメタアクリレートを(共)重合した樹脂等を挙げることができる。これらの中では、ピスフェノールA型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、グリシジルエステル型エポキシ樹脂等が好ましい。

9

【0028】(E)成分の使用割合は、アルカリ可溶性 樹脂100重量部に対して30重量部以下であることが 好ましい。このような割合で(E)成分が含有されるこ とにより、当該感放射線性樹脂組成物から得られる薄膜 の平坦性、耐熱性、硬度等をさらに向上させることがで きる。この割合が30重量部を超える場合には、アルカ リ可溶性樹脂に対する相溶が不十分となり、十分な塗膜 形成能が得られない。

【0029】 (F) 成分である界面活性剤は、塗布性、 平坦化性を向上させるために用いることができ、その具 20 体例としては、例えばBM-1000 (BM Chem ie社製)、メガファックスF142D、同F172、 同F173、同F183(以上、大日本インキ化学工業 (株) 製)、フロラードFC-135、同FC-170 C、フロラードFC-430、同FC-431 (以上、 住友スリーエム (株) 製)、サーフロンS-112、同 S-113、同S-131、同S-141、同S-14 5 (旭硝子 (株) 製)、SH-28PA、SH-19 0, SH-193, SZ-6032, SF-8428, DC-57、DC-190 (東レシリコーン (株) 製) で市販されているフッ素系界面活性剤を使用することが できる。 (F) 成分の使用割合は、アルカリ可溶性樹脂 100重量部に対して5重量部以下、特に0.01~2 重量部であることが好ましい。

【0030】さらに、本発明の感放射線性樹脂組成物に おいては、基体との接着性を向上させるために、添加剤 として接着助剤を含有させることができる。このような 接着助剤としては、官能性シランカップリング剤を好適 に用いることができる。ここに、官能性シランカップリ ング剤とは、カルボキシル基、メタクリロイル基、イソ 40 シアネート基、エポキシ基等の反応性置換基を有するシ ラン化合物を意味し、その具体例としては、トリメトキ シシリル安息香酸、ャーメタクリロキシプロピルトリメ トキシシラン、ピニルトリアセトキシシラン、ピニルト リメトキシシラン、ァーイソシアネートプロピルトリエ トキシシラン、ァーグリシドキシプロピルトリメトキシ シラン、β-(3, 4-エポキシシクロヘキシル) エチ ルトリメトキシシラン等を挙げることができる。接着助 剤の使用割合は、アルカリ可溶性樹脂100重量部に対 して20 重量部以下、特に0.05~10 重量部である 50

ことが好ましい。

【0031】 <感放射線性樹脂組成物および組成物溶液の調製>本発明の感放射線性樹脂組成物は、上配の(A)成分、(B)成分および必要に応じて含有されるその他の成分を均一に混合することによって調製することができ、通常、各成分を有機溶剤に溶解して組成物溶液として調製する。ここにおける有機溶剤としては、

(A) 成分、(B) 成分および必要に応じて含有される その他の成分を溶解し、かつこれらの成分と反応しない ものであればよい。

[0032] このような有機溶剤の具体例としては、前 述の単量体(a) 乃至単量体(d) を重合することによ って(A) 成分であるアルカリ可溶性樹脂を得る際に用 いられる重合溶媒として例示した化合物を挙げることが できる。

【0033】さらに、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルホルムアニリド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、ベンジルエチルエーテル、ジヘキシルエーテル、アセトニルアセトン、イソホロン、カプロン酸、カプリル酸、1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、ィープチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、フェニルセロソルプアセテート等の高沸点溶剤を添加することもできる。

【0034】これらの中では、エチレングリコールジメ チルエーテル等のグリコールエステル類、エチルセロソ ルプアセテート等のエチレングリコールアルキルエーテ ルアセテート類、2ーヒドロキシプロピン酸エチル、3 - メトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオ ン酸エチル等のエステル類、ジエチレングリコールジメ チルエーテル等のジエチレングリコール類を、各成分の 溶解性および塗膜の形成のしやすさの点で好適に用いる ことができる。これらの有機溶剤は、単独で若しくは2 種類以上を組み合わせて用いることができる。

【0035】また、組成物溶液の調製においては、例えばアルカリ可溶性樹脂の溶液、1,2-キノンジアジド化合物およびその他の成分の溶液をそれぞれ別個に関製し、例えば使用する直前にこれらの成分を所定の割合で混合してもよい。組成物溶液は、例えば孔径0.2μmのミリボアフィルター等を用いて適過した後、使用に供することもできる。

[0036] <薄膜の形成>本発明の感放射線性樹脂組成物を用いることにより、例えば次のようにして薄膜を形成することができる。

- (1) 調製した組成物溶液を基板表面に塗布し、プリベークを行うことにより溶剤を除去して感放射線性樹脂組成物の塗膜を形成する。
- 0 (2) 形成された塗膜に所定のパターンのマスクを介し

て、放射線を照射した後、現像液を用いて現像処理して 放射線の照射部分を除去することによりパターニングを 行う。

【0037】以上において、組成物溶液の盤布方法とし ては、特に限定されず、例えばスプレー法、ロールコー ト法、回転塗布法等の各種の方法を採用することができ る。プリペークの条件としては、各成分の種類、使用割 合等によっても異なるが、通常60~110℃で30秒 間~15分間程度である。現像処理に用いられる現像液 としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナ 10 トリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、 アンモニア、エチルアミン、nープロピルアミン、ジエ チルアミン、ジエチルアミノエタノール、ジーn-プロ ピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチルアミ ン、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミ ン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエ チルアンモニウムヒドロキシド、ピロール、ピペリジ ン、1、8-ジアザビシクロ(5,4,0)-7-ウン デセン、1,5-ジアザビシクロ〔4,3,0〕-5-ノナン等のアルカリ類の水溶液を用いることができる。 また、上記のアルカリ類の水溶液にメタノール、エタノ ール等の水溶性有機溶媒や界面活性剤を適当量添加した 水溶液、または本発明の組成物を溶解する各種有機溶媒 を現像液として使用することができる。さらに、現像方 法としては、液盛り法、ディッピング法、揺動浸漬法等 を利用することができる。

【0038】(3)現像処理後に、流水洗浄によるリン ス処理を行い、例えば圧縮空気や圧縮窒素で風乾し、そ の後、薄膜の透明性を向上させるため、基体表面の全面 に、例えば紫外線を照射し、そして、ホットプレート、 オープン等の加熱装置によりポストペークを行う。ここ におけるポストペークの温度条件としては、例えば15 0~250℃である。このようにして、解像度が高く、 絶縁性、平坦性、耐熱性、透明性、硬度等の諸性能に優 れた薄膜を形成することができる。

[0039] 上記(1) および(3) の工程で用いられ る放射線としては、例えばg線(波長436nm)、i 線 (波長365nm) 等の紫外線、KrFエキシマレー ザー等の遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線、電 子線等の荷亀粒子線が挙げられ、これらの中では、g線 40 後、重合開始剤として2, 2'-アゾビスイソプチロニ および「娘が好ましいものとして挙げられる。

【0040】本発明の感放射線性樹脂組成物の好ましい 盤様は次のとおりである。

(1) (A) (a) 不飽和カルボン酸および/または不 飽和カルボン酸無水物に由来する構成成分5~50重量 %、(b) エポキシ基を有するラジカル重合性化合物に 由来する構成成分10~90重量%、(c)その他のモ ノオレフィン系不飽和化合物に由来する構成成分10~ 70 重量%、および(d) 共役ジオレフィン系不飽和化 合物に由来する構成成分 $3\sim3$ 0 重量%からなるアルカ 50 重合し、その後、8 0 \mathbb{C} \mathbb{C} 1 時間加熱することにより重

リ可溶性樹脂100重量部と、(B)1,2-キノンジ アジド化合物5~100重量部とを有機溶剤に溶解した ことを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

12

(2) (A) (a) 不飽和カルボン酸および/または不 飽和カルボン酸無水物に由来する構成成分5~50重量 %、(b) エポキシ基を有するラジカル重合性化合物に 由来する構成成分10~90重量%、(c) その他のモ ノオレフィン系不飽和化合物に由来する構成成分10~ 70 重量%、および(d) 共役ジオレフィン系不飽和化 合物に由来する構成成分3~30重量%からなるアルカ リ可溶性樹脂 1 0 0 重量部と、(B) 1, 2-キノンジ アジド化合物5~100重量部と、(E) エポキシ樹脂 5~30重量部と、(F)界面活性剤0.01~1重量 部とを有機溶剤に溶解したことを特徴とする感放射線性 樹脂組成物。

(3) (A) (a) 不飽和カルボン酸および/または不 飽和カルポン酸無水物に由来する構成成分5~50重量 %、(b) エポキシ基を有するラジカル重合性化合物に 由来する構成成分10~90重量%、(c) その他のモ ノオレフィン系不飽和化合物に由来する構成成分10~ 70 重量%、および(d) 共役ジオレフィン系不飽和化 合物に由来する構成成分3~30重量%からなるアルカ リ可溶性樹脂100重量部と、(B)1,2-キノンジ アジド化合物5~100重量部と、(C) 感熱性酸生成 化合物3~50重量部と、(D)少なくとも1個のエチ レン性不飽和二重結合を有する重合性化合物0~50重 量部と、(E) エポキシ樹脂5~30重量部と、(F) 界面活性剤 0.01~1重量部とを有機溶剤に溶解した ことを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

(4) また、上記の(1)~(3)の感放射線性樹脂組 成物によれば、これを電子部品に塗布して放射線を照射 することにより硬化されてなる薄膜を提供することがで きる。

[0041]

【実施例】以下、本発明の実施例について具体的に説明 するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0042】《アルカリ可溶性樹脂の合成》

<合成例1>ドライアイス/メタノール還流冷却器を具 えたフラスコを用い、このフラスコ内を窒素置換した トリル9.0gを溶解したプロピレングリコールメチル エーテルアセテート溶液459.0gをフラスコ内に仕 込んだ。次いで、単量体 (a) としてメタクリル酸 4 5. 0gと、単量体(b)としてメタクリル酸グリシジ ル90.0gと、単量体(c)としてスチレン22.5 gおよびシクロヘキシルメタクリレート45.0gと、 単量体 (d) として1, 3-プタジエン22.5gとを 仕込んだ後、ゆるやかに攪拌しながら、溶液の温度を? 0℃に上昇させ、この温度を5時間保持して単量体を共 合を終結させ、アルカリ可溶性樹脂を得た。このアルカリ可溶性樹脂を濃度が25重量%となるようプロピレングリコールメチルエーテルアセテートに溶解し、アルカリ可溶性樹脂溶液を関製した。以上において、得られたアルカリ可溶性樹脂における各単量体の共重合割合は、単量体(a)が20重量%、単量体(b)が40重量%、単量体(c)が30重量%、単量体(d)が10重量%である。

【0043】 <合成例2>ドライアイス/メタノール選 流冷却器を具えたフラスコを用い、このフラスコ内を空 *10* 素置換した後、重合開始剤として2,2'-アゾビスイ ソプチロニトリル9.0gを溶解した3-メトキシプロ ピオン酸メチル溶液459.0gをフラスコ内に仕込ん だ。次いで、単量体(a)としてメタクリル酸33.7 5 gと、単量体(b)としてメタクリル酸グリシジル1 01.25gと、単量体(c)としてスチレン11.2 5 gおよびペンジルメタクリレート 5 6. 2 5 gと、単 量体(d)として1、3-プタジエン22.5gとを仕 込んだ後、ゆるやかに攪拌しながら、溶液の温度を80 ℃に上昇させ、この温度を5時間保持して単量体を共重 20 合し、その後、90℃で1時間加熱することにより重合 を終結させ、アルカリ可溶性樹脂を得た。このアルカリ 可溶性樹脂を濃度が25重量%となるよう3ーメトキシ プロピオン酸メチルに溶解し、アルカリ可溶性樹脂溶液 を調製した。以上において、得られたアルカリ可溶性樹 脂における各単量体の共重合割合は、単量体(e)が1 5重量%、単量体 (b) が45重量%、単量体 (c) が 30重量%、単量体(d)が10重量%である。

【0044】 <合成例3>ドライアイス/メタノール還 流冷却器を具えたフラスコを用い、このフラスコ内を窒 30 素置換した後、重合開始剤として2,2'-アゾビスイ ソプチロニトリル9、0gを溶解したエチレングリコー ルジメチルエーテル溶液459.0gをフラスコ内に仕 込んだ。次いで、単量体(a)としてメタクリル酸4 9. 5gと、単量体(b) としてメタクリル酸グリシジ ル90.0gと、単量体(b)としてスチレン12.3 7 gおよびαーメチルスチレン56. 25 gと、単量体 (d) として1, 3-プタジエン16.88gとを仕込 んだ後、ゆるやかに提拌しながら、溶液の温度を80℃ に上昇させ、この温度を5時間保持して単量体を共重合 40 し、その後、90℃で1時間加熱することにより重合を 終結させ、アルカリ可溶性樹脂を得た。このアルカリ可 溶性樹脂を濃度が25重量%となるようエチレングリコ ールジメチルエーテルに溶解し、アルカリ可溶性樹脂溶 液を調製した。以上において、得られたアルカリ可溶性 樹脂における各単量体の共重合割合は、単量体(a)が 22重量%、単量体(b) が40重量%、単量体(c) が30.5重量%、単量体(d)が7.5重量%であ 3.

[0045] <合成例4>ドライアイス/メタノール遺 50 (b) が44重量%、単量体(c) が33重量%、単量

14

流冷却器を具えたフラスコを用い、このフラスコ内を窒 素置換した後、重合開始剤として2,2'-アゾビスイ ソプチロニトリル9.0gを溶解したジエチレングリコ ールジメチルエーテル溶液459.0gをフラスコ内に 仕込んだ。次いで、単量体 (a) として無水マレイン酸 45.0gと、単量体(b)としてメタクリル酸グリシ ジル67、5gと、単量体(c)としてスチレン22. 5gおよびジシクロペンタニルメタクリレート67.5 gと、1、3-プタジエン22、5gを仕込んだ後、ゆ るやかに攪拌しながら、溶液の温度を80℃に上昇さ せ、この温度を5時間保持して単量体を共重合し、その 後、90℃で1時間加熱することにより重合を終結さ せ、アルカリ可溶性樹脂を得た。このアルカリ可溶性樹 脂を濃度が25重量%となるようジエチレングリコール ジメチルエーテルに溶解し、アルカリ可溶性樹脂溶液を 調製した。以上において、得られたアルカリ可溶性樹脂 における各単量体の共重合割合は、単量体 (a) が20 重量%、単量体 (b) が30重量%、単量体 (c) が4 0重量%、単量体(d)が10重量%である。

【0046】 <合成例5>ドライアイス/メタノール還 流冷却器を具えたフラスコを用い、このフラスコ内を窒 素置換した後、重合開始剤として2,2'ーアゾピスイ ソプチロニトリル9.0gを溶解した2-ヒドロキシブ ロピオン酸エチル溶液459.0gをフラスコ内に仕込 んだ。次いで、単量体(a)としてメタクリル酸45. 0gと、単量体(b)としてメタクリル酸-6,7-エ ポキシヘプチルグリシジル90.0gと、単量体(c) としてp-メトキシスチレン22.5gおよび2-メチ ルシクロヘキシルアクリレート56.25gと、単量体 (d) として1, 3-ブタジエン11. 25gとを仕込 んだ後、溶液の温度を80℃に上昇させ、この温度を5 時間保持して単量体を共重合し、その後、90℃で1時 間加熱することにより重合を終結させ、アルカリ可溶性 樹脂を得た。このアルカリ可溶性樹脂を濃度が25重量 %となるよう2-ヒドロキシプロピオン酸エチルに溶解 し、アルカリ可溶性樹脂溶液を調製した。以上におい て、得られたアルカリ可溶性樹脂における各単量体の共 重合割合は、単量体 (a) が20重量%、単量体 (b) が40 重量%、単量体(c)が35 重量%、単量体 (d) が5重量%である。

[0047] <比較合成例1>合成例1において、単量体(d)である1,3ーブタジエンを用いなかったこと以外は同様にして比較用の共重合体を得、共重合体溶液を調製した。

体(d) が1 重量%である。

【0049】 <比較合成例3>合成例1において、単重 体 (d) である1、3-プタジエンの仕込み量を100 gに変更したこと以外は同様にして共重合体を得、共重 合体溶液を調製した。この共重合体における各単量体の 共重合割合は、単量体 (a) が15重量%、単量体 (b) が30重量%、単量体(c) が22重量%、単量 体(d) が33重量%である。

【0050】 <実施例1>

(組成物溶液の調製) 合成例1で得られたアルカリ可溶 10 性樹脂溶液100g(アルカリ可溶性樹脂25g)を2 ーヒドロキシプロピオン酸エチル13.64gで希釈し た後、この溶液に (B) 成分として1, 1, 3-トリス (2, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) -3-フェニルプロパン-1,2-ナフトキノンジアジド-5 -スルホン酸エステル4. 0gと、(E) 成分として 「エピコート152 (油化シェルエポキシ (株) 製)」 2. 5gと、接着助剤としてアーグリシドキシプロピル トリメトキシシラン1. 25gと、を溶解し、孔径0. 22μmのミリポアフィルターで減過することにより組 20 成物溶液1を得た。

【0051】 (塗膜の形成) シリコン基板上にスピンナ ーを用いて、組成物溶液1を塗布した後、80℃で5分 間ホットプレート上でプリペークして膜厚 2. 0 μmの **塗膜を形成した。**

【0052】 〔放射線照射処理および現像処理〕得られ た盤膜に所定のパターンのマスクを介して、365nm における光強度が10mW/cm²である紫外線を空気 中で20秒間照射した。次いで、テトラメチルアンモニ ウムヒドロキシド0. 14重量%水溶液により25℃で 30 1分間現像処理を行った後、超純水で1分間リンス処理 した。これにより、4.0 μ m×4.0 μ mの大きさの 解像度でポジ型の硬化膜を形成することができた。その 後、全面に365nmにおける光強度が10mW/cm ・ である紫外線を空気中で30秒間照射した。

【0053】 (ポストペーク) この硬化膜が形成された シリコン基板をホットプレート上で170℃で10分間 加熱することにより、硬化膜のポストペークを行い、加 熱硬化膜を形成したシリコン基板を得た。

【0054】 (耐熱性の評価) 加熱硬化膜を形成したシ 40 リコン基板を200℃のオープンを用いて1時間加熱し た後、加熱硬化膜の膜厚を測定した。そしてポストベー ク後における加熱硬化膜の膜厚に対する残膜率を測定 し、残膜率が95%を超える場合を〇、残膜率が90~ 95%の範囲にある場合を△、残膜率が90%未満の場 合を×とした。結果を表1に示す。

【0055】 [平坦性の評価] シリコン基板の代わり に、1.0μmの段差を有するシリコン酸化膜基板を用 いたこと以外は、前配と同様にして加熱硬化膜を形成

測定した。結果を表1に示す。

【0056】 [透明性の評価] シリコン基板の代わりに ガラス基板「コーニング7059 (コーニング社製)」 を用いたこと以外は上記と同様にして加熱硬化膜を形成 したガラス基板を得た。次いで、得られたガラス基板の 透過率を分光光度計「150-20型ダブルビーム(日 立製作所製)」を用いて400~800nmの波長で測 定した。このとき最低透過率が90%を超える場合を ○、85~90%の範囲にある場合を△、90%未満で ある場合を×とした。結果を表1に示す。

16

【0057】 [耐熱変色性の評価] 加熱硬化膜を形成し たガラス基板を200℃のオープンで1時間加熱した 後、このガラス基板の透過率を分光光度計「150-2 0型ダブルピーム」を用いて400~800nmの波長 で測定し、加熱処理後における透過率の変化を求めた。 変化率が5%未満の場合を〇、5~10%の範囲にある 場合を△、10%を超える場合を×とした。結果を表1 に示す。

【0058】〈実施例2〉合成例1で得られたアルカリ 可溶性樹脂溶液の代わりに合成例2で得られたアルカリ 可溶性樹脂溶液を用いたこと以外は実施例1と同様にし て組成物溶液2を得た。この組成物溶液2を用い、現像 液としてテトラメチルアンモニウムヒドロキシド1.0 重量%水溶液を用いたこと以外は実施例1と同様の操作 を行ったところ、4. 0 um×4. 0 umの大きさの解 像度でポジ型の硬化膜を形成することができた。また、 加熱硬化膜について実施例1と同様の評価を行った。結 果を表1に示す。

【0059】 <実施例3>合成例1で得られたアルカリ 可溶性樹脂溶液の代わりに合成例3で得られたアルカリ 可溶性樹脂溶液を用いたこと以外は実施例1と同様にし て組成物溶液3を得た。この組成物溶液3を用いたこと 以外は実施例1と同様の操作を行ったところ、4.0μ m×4.0 µmの大きさの解像度でポジ型の硬化膜を形 成することができた。また、加熱硬化膜について実施例 1と同様の評価を行った。結果を表1に示す。

[0060] 〈実施例4〉合成例1で得られたアルカリ 可溶性樹脂溶液の代わりに合成例4で得られたアルカリ 可溶性樹脂溶液を用いたこと以外は実施例1と同様にし て組成物溶液4を得た。この組成物溶液4を用いたこと 以外は実施例1と同様の操作を行ったところ、4.0 µ m×4.0 μmの大きさの解像度でポジ型の硬化膜を形 成することができた。また、加熱硬化膜について実施例 1と同様の評価を行った。結果を表1に示す。

[0061] <実施例5>合成例1で得られたアルカリ 可溶性樹脂溶液の代わりに合成例5で得られたアルカリ 可溶性樹脂溶液を用いたこと以外は実施例1と同様にし て組成物溶液5を得た。この組成物溶液5を用いたこと 以外は実施例1と同様の操作を行ったところ、4.0 µ し、接触式の膜厚測定器を用いて、加熱硬化膜の段差を 50 m×4.0μmの大きさの解像度でポジ型の硬化膜を形 17

成することができた。また、加熱硬化膜について実施例 1と同様の評価を行った。結果を表1に示す。

【0063】〈実施例7〉エポキシ樹脂として、「エピコート828」の代わりに「エポライト100MF(共栄社油脂(株)製)」を用いたこと以外は実施例1と同様にして組成物溶液7を得た。この組成物溶液7を用い、現像液としてテトラメチルアンモニウムヒドロキシのド0.08重量%水溶液を用いたこと以外は実施例1と同様の操作を行ったところ、4.0μm×4.0μmの大きさの解像度でポジ型の硬化膜を形成することができた。また、加熱硬化膜について実施例1と同様の評価を行った。結果を表1に示す。

【0064】 〈実施例8〉 (B) 成分として、1, 1, 3-トリス (2, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) -3-フェニルプロパン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル4.0gの代わりに、1, 1, 3-トリス (2, 5-ジメチル-4-ヒドロキ 30シフェニル) -3-フェニルプロパン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル2.0g、および2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノン-1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル2.0gを用いたこと以外は実施例1と同様にして組成物溶液8を得た。この組成物溶液8を用いたこと以外は実施例1と同様の操作を行ったところ、4.0μm×4.0μmの大きさの解像度でポジ型の硬化膜を形成す

18

ることができた。また、加熱硬化膜について実施例1と 同様の評価を行った。結果を表1に示す。

【0065】〈実施例9~16〉実施例1~8において、(F)成分として「SH-28PA(東レシリコーン(株)製)」0.00625gを添加して組成物溶液9~組成物溶液16を調製したこと以外は、同様の操作を行ったところ、それぞれ4.0 μ m×4.0 μ mの大きさの解像度でポジ型の硬化膜を形成することができた。また、加熱硬化膜について実施例1と同様の評価を行った。結果を表1に示す。

【0066】〈実施例17,18〉実施例1において、 (C) 成分として「サンドエイドSI-L80 (三新化学工業製)」0.25gをさらに添加したこと以外は実施例1と同様にして組成物溶液17を得た。実施例1において、(D) 成分として「アロニックスM-405(東亜合成化学工業(株) 製」2.5gをさらに添加したこと以外は実施例1と同様にして組成物溶液18を得た。これらの組成物溶液17および組成物溶液18を用いたこと以外は実施例1と同様の操作を行ったところ、それぞれ4.0 μ m×4.0 μ mの大きさの解像度でポジ型の硬化膜を形成することができた。また、加熱硬化膜について実施例1と同様の評価を行った。結果を表1に示す。

[0067] <比較例1~3>合成例1で得られたアルカリ可溶性樹脂溶液の代わりに比較合成例1~3で得られた共重合体溶液を用いたこと以外は実施例1と同様にしてそれぞれ比較用の組成物溶液19~21を得た。なお、比較例1は、単量体(d)に由来する構成成分を含まないアルカリ可溶性樹脂を用いた例であり、比較例2は、単量体(d)に由来する構成成分が3重量%未満であるアルカリ可溶性樹脂を用いた例であり、比較例3は、単量体(d)に由来する構成成分が30重量%を超えるアルカリ可溶性樹脂を用いた例である。これらの組成物溶液19~21を用いたこと以外は実施例1と同様の操作、評価を行った。結果を表1に示す。

[0068]

【表1】

	解像度 (μm)	耐热性	平坦性 (μm)	透明性	耐熱変 色性
実施例1	4	0	0.1	0	0
実施例2	4	0	0.1	0	0
実施例3	4	0	0. 1	0	0
実施例4	4	0	0.1	0	0
実施例 5	4	0	0.1	0	0
突施例 6	4	0	0.1	0	0
実施例7	4	0	0.1	0	0
実施例8	. 4	0	0.1	0	0
実施例 9	4	0	0. 1	0	0
実施例10	4	0	0.1	0	0
実施例11	4	0	0.1	0	0
実施例12	4	0	0.1	0	0
実施例13	4	0	0.1	0	0
実施例14	4	0	0.1	0	0
実施例15	4	0	0.1	0	0
実施例16	4	0	0.1	0	0
実施例17	4	0	0.1	0	0
実施例18	4	0	0.1	0	0
比較例1	1 0	0	0.3	0	0
比較例2	9	0	0. 2	0	0
比較例3	4	×	0. i	Δ	×

[0069]

透明性等の賭性能に優れたパターン状薄膜を容易に形成

【発明の効果】本発明の感放射線性樹脂組成物によれ 30 することができる。

ば、解像度が高く、しかも、絶縁性、平坦性、耐熱性、

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/312

H01L 21/312

D

(72)発明者 別所 信夫

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合

成ゴム株式会社内